

PTO/SB/21 (08-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction A	ct of 1995, no persons	s are required to re	Application Number		unless it displays a valid OMB control number. 10/605,653
TDAR	NSMITT	'Λ1	Filing Date	-	10/15/2003
-		AL			Chuan-Pei Yu
_	FORM	!	First Named Inven	tor	
(to be used for all co	orrespondence afte	er initial filing)	Group Art Unit		
			Examiner Name		
Total Number of P	ages in This Subm	ission 3	Attorney Docket Nu	ımber	AUOP0022USA
		ENCL	.OSURES (ch	eck a	il that apply)
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment / Reply After Final Affidavits/decla Extension of Time Req Express Abandonment Information Disclosure Certified Copy of Prior Document(s) Response to Missing Fincomplete Application Response to Missing Fincomplete Application	uest t Request statement ity Parts/	Drawing Licensir Petition Provisic Change Address Termina Reques	to Convert to a onal Application of Attorney, Revocation of Orrespondence		After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please identify below):
	SIGNATI	JRE OF APPL	ICANT, ATTORNEY	, OR A	AGENT
Firm or Individual name	Vinston Hsu,	-			
Signature	<u>N</u>	und	ton 420	u	
Date	10	1201	1903		
			ATE OF MAILING		
I hereby certify that this corres mail in an envelope addresse	spondence is being d to: Commissioner	deposited with to for Patents, Wa	the United States Posta shington, DC 20231 or	al Servion this da	ce with sufficient postage as first class ate:
Typed or printed name					-
Signature				Date	

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

PTO/SB/17 (01-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
o a collection of information unless it displays a valid OMB control number. ction Act of 1995, no persons are required to re

FE	E TR	AN	SMIT	TAL
	for	FY	2003	}

Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$) 0.00

Complete if Known							
Application Number	10/605,653						
Filing Date	10/15/2003						
First Named Inventor	Chuan-Pei Yu						
Examiner Name							
Art Unit							
Attornov Docket No.	AUOP0022USA						

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)	FEE CALCULATION (continued)					
Check Credit card Money Other None			ONAL		S	
Deposit Account:			Small I			
Denosit	Fee Code	Fee (\$)		Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid
Account Number	1051	130	2051	• •	Surcharge - late filing fee or oath	
Deposit Account North America International Patent Office	1052	50	2052		Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet	
Name	1053	130	1053		Non-English specification	
The Commissioner is authorized to: (check all that apply) Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812	2,520	1812 2	2,520	For filing a request for ex parte reexamination	
Charge any additional fee(s) during the pendency of this application	1804	920*	1804		Requesting publication of SIR prior to Examiner action	·
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee	1805	1,840*	1805		Requesting publication of SIR after Examiner action	
to the above-identified deposit account.	1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	
FEE CALCULATION	1252	410	2252	205	Extension for reply within second month	
1. BASIC FILING FEE Large Entity Small Entity	1253	930	2253	465	Extension for reply within third month	
Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid	1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month	<u> </u>
Code (\$) Code (\$) 1001 750 2001 375 Utility filing fee	1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month	
1002 330 2002 165 Design filing fee	1401	320	2401	160	Notice of Appeal	
1003 520 2003 260 Plant filing fee	1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal	
1004 750 2004 375 Reissue filing fee	1403	280	2403	140	Request for oral hearing	
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451	1,510	1451	-	Petition to institute a public use proceeding	$\vdash \vdash \vdash$
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452	110	2452	55	5 Petition to revive - unavoidable	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE		1,300	2453		Petition to revive - unintentional	$\vdash \vdash \vdash$
Fee from		1,300	2501		O Utility issue fee (or reissue)	\vdash
Total Claims	1502	470 620	2502		5 Design issue fee 5 Plant issue fee	\vdash
Independent 3** - X	1503 1460	630 130	2503 1460		Plant issue fee Petitions to the Commissioner	\vdash
Claims -3 2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1460	130	1807		0 Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Small Entity	1807	180	1806		O Submission of Information Disclosure Stmt	
Fee Fee Fee Fee Description Code (\$) Code (\$)	8021	40	8021		Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20	1809	750	2809	375	5 Filing a submission after final rejection	H
1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3	1.503	. 55			(37 ČFR 1.129(a))	
1203 280 2203 140 Multiple dependent claim, if not paid	1810	750	2810	375	5 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))	
1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims over original patent	1801	750	2801	375		
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application	
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Othe	r fee (s	pecify) _			
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00 **or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Red	luced b	y Basic	Filing F	Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	

SUBMITTED BY							(Complete (if applicable)
Name (Print/Type)	Winston Hsu	/	10-	.1	Registration No. (Attorney/Agent) 4	1,526	Telephone 886289237350
Signature		1	Min	160	1 Hall		Date 0 % 75 75

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time your required to complete this form coeffect suggestions for reducing this burden should be sent to the Object Information of the control of the co the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:			
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
092118127	Taiwan R.O.C	07/02/2003		

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.







中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

西元 2003 年 07 月 02 日 請

Application Date

092118127

Application No.

人 : 友達光電股份有限公司

Applicant(s)

局 Director General

祭練

發文日期: 西元_²⁰⁰³年 <u>10</u>月 月 7 日

Issue Date

發文字號:

09221006190 Serial No.



申請日期: IPC分類	
申請案號:	

(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
_	中文	背光模組
發明名稱	英文	BACK LIGHT MODULE
	姓 名 (中文)	1. 游川倍 2. 魏恬妮
=	(英文)	1.Yu, Chuan-Pei 2.Wei, Kelly
發明人 (共2人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW
	住居所(中 文)	1. 宜蘭縣冬山鄉三奉路六十七號 2. 新竹市高翠路一六0巷一二0號三樓
	住居所 (英 文)	1. No. 67, San-Feng Rd., Tung-Shan Hsiang, I-Lan Hsien, Taiwan, R.O.C. 2.3F, No. 120, Lane 160, Kao-Tsui Rd., Hsin-Chu City, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 友達光電股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. AU Optronics Corp.
Ξ,	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1. No. 1, Li-Hsin Road 2, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu City, Taiwan, R. O. C
	代表人 (中文)	1. 李焜耀
	代表人 (英文)	1. Lee, Kuen-Yao
		LPROTURE NICHT ALIJA, NICLIJA DA MARKINI I SMONINI

** 4



四、中文發明摘要 (發明名稱:背光模組)

本發明揭露了一種背光模組,包含有複數個點光源產生器、一導光板設於該等點光源產生器上方,用以導引該等點光源產生器所產生之光線,以及一擴散板 (diffusing plate)或擴散片 (diffusing sheet)設置於該導光板之上方。其中,該等點光源產生器係為發光二極體 (light emitting diode),且該導光板上另包含有複數個散射孔 (scattering aperture)及複數個散射圖案 (scattering pattern),用來使該等點光源產生器之光線均勻地分佈。

五、(一)、本案代表圖為:第二圖(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明

50 背光模組

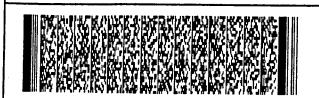
52 顯示面板

54 點光源產生器

56 導光板

六、英文發明摘要 (發明名稱: BACK LIGHT MODULE)

A back light module is disclosed. The back 'ight module has a plurality of point light source generators for generating light beams, a light guide plate positioned over the point light source generators for guiding the light beams, and a diffusing plate or a diffusing sheet positioned over the light guide plate for scattering the light beams from the light guide





四、中文發明摘要 (發明名稱:背光模組)

58 擴散板

60 稜鏡片

62 增光片

66 散射孔

六、英文發明摘要 (發明名稱:BACK LIGHT MODULE)

plate. The point light source generators are 'ight emitting diodes. The light guide plate rurther has a plurality of scattering apertures and scattering patterns for equalizing the light beams generated by the point light source generators.



一、本案已向				
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第	一項優先權
				•
		無		
			·	
•				•
二、□主張專利法第二十	五條之一第一項優	:先權:	· · · · · ·	
申請案號:		t =	•	
日期:		無	•	
三、主張本案係符合專利	法第二十條第一項	□第一款但書或□	第二款但書規定之期間	
日期:			•	
四、□有關微生物已寄存	於國外:			·
寄存國家:		無		
寄存機構: 寄存日期:				
寄存號碼:				
□有關微生物已寄存; 寄存機構:	於國內(本局所指眾	モ之寄存機構) :		
寄存日期:		無		
寄存號碼:	以松阳 丁仁中士		•	
□熟習該項技術者易力	於獲得, 个 須奇仔。			
	·			

五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域

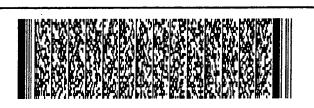
本發明係提供一種背光模組,尤指一種利用複數個點光源產生器作為光源之背光模組。

先前技術

背光模組是液晶顯示器的關鍵零組件之一,目前已 普遍應用於數位相機、數位個人助理 (PDA)、電腦監視器 以及平面電視上。一般而言,背光模組係裝設於一顯示 山板的下方,並具有一光源以及一導光板,用以提供一 均勻分散之光線至顯示面板,然後再藉由控制顯示面板 上的像素電極來形成適當的影像。其中,背光模組可根 據光源之所在位置,分成光源產生自顯示面板正下方的 直下式 (direct type) 背光模組或是光源來自顯示面板 側邊附近的側光式 (edge light)背光模組。

請參考圖一,圖一為一習知直下式背光模組 10之結構示意圖。如圖一所示,背光模組 10係設於一顯示面板 12的下方,並包含有至少一光源產生器 14、一擴散板 16 於光源產生器 14與顯示面板 12之間、一導光板 18,設於光源產生器 14與擴散板 16之間、以及一反射板 20設於光源產生器 14下方固定於一外殼 22上。其中,光源產生器 14係用來提供一光源至顯示面板 12,反射板 20係用於

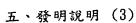


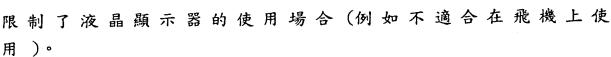


五、發明說明 (2)









發明內容

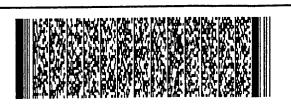
因此本發明之目的在於提供一種背光模組,以避免習知背光模組之缺點。

本發明之專利範圍中揭露了一種背光模組,包含有複數個點光源產生器(point light source senerator)、一導光板設置於該等點光源產生器之上擴別,與導引該等點光源產生器所產生之光線,以及一擴別。其中,該等點光源產生器係為發光二極體出之光源。其中,該等點光源產生器係為發光二極體(light emitting diode)或其他發光元件,且該等點光源產生器之光線能均勻地分佈。

由於本發明利用複數個點光源產生器作為背光模組之光源,並利用該導光板上複數個散射孔及散射圖案使線均勻分佈,不僅能提供可靠之背光來源,更可解決習知技術利用冷陰極螢光燈管作為光源之缺點。

為了使貴審查委員能更近一步了解本發明之特徵及





五、發明說明(4)

技術內容,請參閱以下有關本發明之詳細說明與附圖。然而所附圖式僅供參考與輔助說明用,並非用來對本發明加以限制者。

實施方式

點光源產生器 54則係為發光二極體 (light emitting diode)或其他類似之發光元件,以提供本發明背光模組 50一穩定之光源。增光片 62之目的在於增加背光模組 50





五、發明說明 (5)

之輸出光線之亮度,可視需要使用 BEF (brightness enhancement film)、 DBEF (dual brightness enhancement film)或 PCF (polarization conversion film)等。此外,導光板 56中 另包含有透明散射粒子 (未顯示)(材質為 SiO2之類的透明材料)或白色散射粒子 (未顯示)(材質為 TiO2之類的白色材料),用以使進入導光板 56之光源均匀散射。

另外,上述之各個點光源產生器 54係成陣列排列設置於一印刷電路板 (未顯示)上,或是利用一可透光之載於配合適當之電路配置成陣列排列設於導光板 56下方,且背光模組 50可另包含有一反射板 (未顯示)設置於點光源產生器 54下方,用來反射點光源產生器 54產生之光線以進一步增加光線利用率。

請參考圖三,圖三為本發明導光板 56自點光源產生器 54方向觀看之上視圖。如圖三所示,點光源產生器 54 64 56下方,值得注意的是圖三所示之點光源產生器 54之數目及排列方式僅為一實施例,點光源產生器 54之實際數目及排列方式並無特別限定,可端背光模組 50之亮度需要加以改變。另外,導光板 56之表面另包含有複數個散射圖案 64 (如圖三中局部放大部分所示),用以散射點光源產生器 54產生之光線。其中,散射圖案 64 64 由設於導光板 56表面之圓弧型溝渠或 V型溝渠





五、發明說明 (6)

所構成,且散射圖案 64可為直線、橫線、斜線或交錯之圖案所形成以發揮最佳散射之效果。

請參考圖四及圖五,圖四及圖五為本發背光模組50 之第二及第三實施例之結構示意圖。與本發明較佳實施 例不同之處在於:導光板56之表面之散射孔66之形狀係 分別為一長方形孔洞(如圖四所示)及一梯形孔洞(如圖五 所示)。其中由於散射孔66之功能在於散射點光源產生器 54產生之光源使光線分佈均勻,因此散射孔66可視散射 程度作不同之設計,而不限定於上述實施例所揭露之形 心。另外,散射孔66之內壁另可包含有前述之散射圖案 (未顯示),用來進一步提升散射效果。

由於本發明背光模組 50所使用之點光源產生器 54(例如發光二極體)係為一指向性光源,光源之發散角度較小,因此本發明導光板 56上所設計之散射圖案 64、散射孔 66及散射粒子等,故能使由點光源產生器發射出之光線有效地散射,以提供液晶顯示器一均匀及穩定之光源。

相較於習知技術,本發明之背光模組利用複數個發光二極體點光源產生器作為光源,並藉由導光板上之散射圖案及散射孔等設計使光源均勻散射,不僅可提供一均勻及可靠之光源,同時更可避免習知技術利用冷陰極





五、發明說明 (7)

螢光燈管為光源所造成的散熱不佳及電磁波干擾之問題,進而增加液晶顯示器之壽命。此外,由於發光二極體之操作溫度範圍較冷陰極螢光燈管大,且發光二極體不含汞等有害物質,故不易產生習知因操作溫度過高造成亮度降低的情形。

以上所述僅本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。



圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖一為習知背光模組之結構示意圖。

圖二為本發明背光模組較佳實施例之結構示意圖。

圖三為本發明導光板自點光源產生器方向觀看之上

視圖。

圖四為本發明背光填組第二實施例之結構示意圖。

圖五為本發明背光模組第三實施例之結構示意圖。

圖式之符號說明

66 散射孔

10	背	光	模	組			12	顯	示	面	板
1 4	光	源	產	生	器		16	擴	散	板	
18	導	光	板				20	反	射	板	
22	外	殼					24	稜	鏡	片.	
50	背	光	模	組		•	52	顯	示	面	板
5 4	點	光	源	產	生	器	56	導	光	板	
58	擴	散	板				60	稜	鏡	片	
62	增	光	片				64	散	射	圖	案



六、申請專利範圍

一種背光模組(back light module),該背光模組包含有:

複數個點光源產生器 (point light source generator);

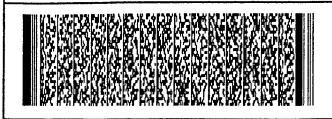
- 一導光板 (light guide plate),設置於該等點光源產生器之上,用以導引該等點光源產生器所產生之光源;以及
- 一擴散板 (diffusion plate),設置於該導光板之上方,用以散射由該導光板所導引出之光源。
- L. 如申請專利範圍第 1項所述之背光模組,其中該等光源產生器均係為發光二極體 (light emitting diode)。
- 3. 如申請專利範圍第 1項所述之背光模組,其中該導光板中另包含有複數個擴散粒子,用以使該等點光源產生器所產生之光源均勻化。
- 4. 如申請專利範圍第1項所述之背光模組,其中該導光板另包含有複數個散射孔(scattering aperture),設於該導光板相面對於該等點光源產生器之表面上,用以使等點光源產生器所產生之光源均勻散射。
- 5. 如申請專利範圍第4項所述之背光模組,其中該等散射孔之數量係對應於該等點光源產生器之數量,且各該



六、申請專利範圍

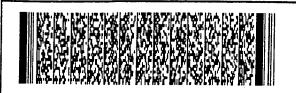
散射孔之位置均相對應於各該點光源產生器之位置。

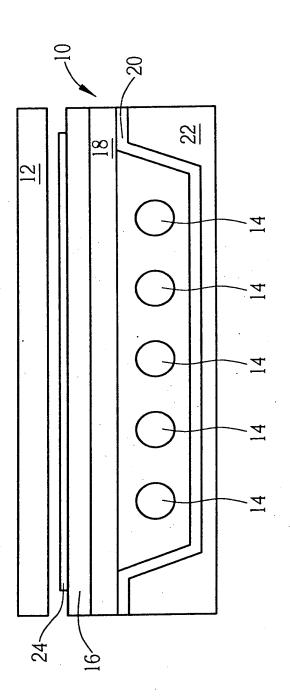
- 6. 如申請專利範圍第4項所述之背光模組,其中該等散射孔形狀係包含有圓形孔洞、長方形孔洞或梯形孔洞。
- 7. 如申請專利範圍第 4項所述之背光模組,其中各該散射孔之內壁均設置有一散射圖案 (scattering pattern)。
- 8. 如申請專利範圍第1項所述之背光模組,其中該導光 被表面另包含有複數個散射圖案,用以使該等點光源產 生器所產生之光源均勻散射。
- 9. 如申請專利範圍第 8項所述之背光模組,其中該等散射圖案係包含有複數個 V型溝渠或複數個圓弧型之溝渠。
- 10. 如申請專利範圍第8項所述之背光模組,其中該等散射圖案係設於該導光板相面對於該等點光源產生器之表面上。
- 1. 如申請專利範圍第 1項所述之背光模組另包含有至少一稜鏡片 (prism sheet),設置於該擴散板上方,用以使由該擴散板發射出之光線均勻化。



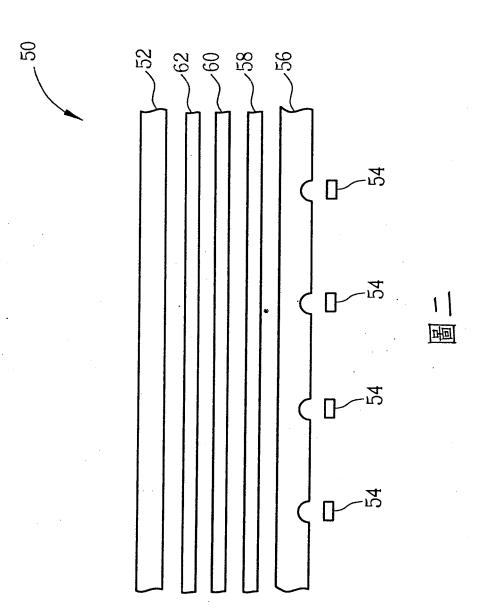
六、申請專利範圍

- 12. 如申請專利範圍第 1項所述之背光模組另包含有至少一增光片 (Dual Brightness Enhancement Film, DBEF),設置於該擴散板上方,用以增加該背光模組之輝度。
- 13. 如申請專利範圍第 1項所述之背光模組另包含有一反射板,設置於該複數個點光源產生器下方,用以射該等點光源產生器所產生之光源至該導光板。



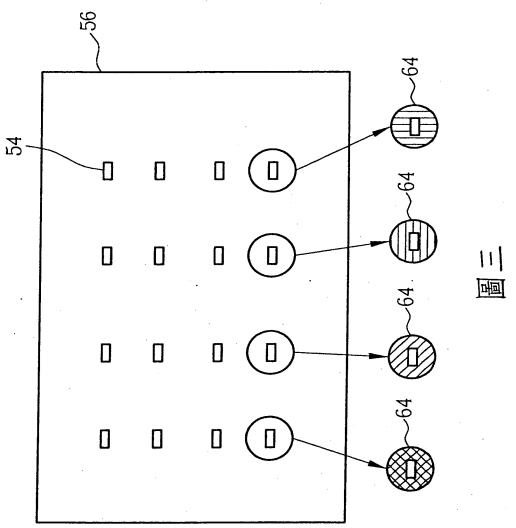


圓

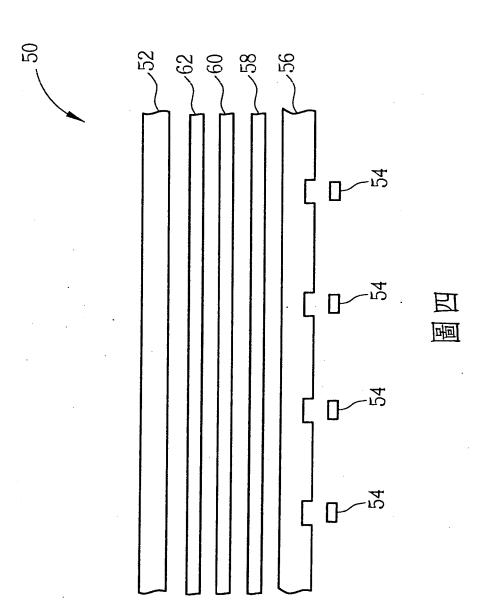


.

•



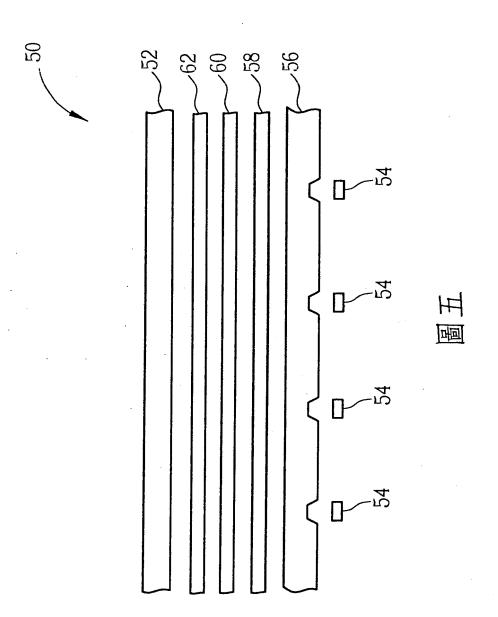
• •



-

.

.



.

•

-

